

DIP

DIP (англ. dual in-line package, также DIL) — название типа корпуса, применяемого для микросхем, микросборок и некоторых других электронных компонентов. Корпуса такого типа отличаются прямоугольной формой и наличием двух рядов выводов по длинным сторонам.

[TE Connectivity — DIP SOCKETS Quick Reference Guide](#), Оригинал

[TE Connectivity — DIP2-1571552-5 drawing](#), Оригинал

[9-1437539-2, 828-AG11D-ESL TRL-28 \(DIP 28, широкая\)](#)

Экстрактор



[Оригинал](#)

[Магазин Aliexpress :Чип экстрактор GJ-6](#)

Ссылки

[W DIP](#)

<http://sysadminmosaic.ru/dip/dip?rev=1576396673>

2019-12-15 10:57

